



2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年2月4日
東

上場会社名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所
 コード番号 5217 URL <http://www.techno-q.com>
 代表者(役職名) 取締役社長 (氏名) 園田 育伸
 問合せ先責任者(役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 岸 慎二 (TEL) 03-5354-8171
 四半期報告書提出予定日 2020年2月7日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第3四半期の連結業績(2019年4月1日~2019年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第3四半期	6,741	△3.5	1,085	△20.4	1,167	△18.0	818	△16.0
2019年3月期第3四半期	6,983	20.4	1,363	59.0	1,423	68.4	975	61.6

(注) 包括利益 2020年3月期第3四半期 630百万円(△25.1%) 2019年3月期第3四半期 842百万円(36.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第3四半期	1,058.56	—
2019年3月期第3四半期	1,260.31	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年3月期第3四半期	12,838	9,411	73.3
2019年3月期	12,029	8,897	74.0

(参考) 自己資本 2020年3月期第3四半期 9,411百万円 2019年3月期 8,897百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	—	0.00	—	150.00	150.00
2020年3月期	—	0.00	—	—	—
2020年3月期(予想)	—	—	—	70.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日~2020年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	8,695	△4.7	1,205	△26.8	1,235	△27.5	874	△24.7
								1,130.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2020年3月期3Q	780,000株	2019年3月期	780,000株
------------	----------	----------	----------

② 期末自己株式数

2020年3月期3Q	6,467株	2019年3月期	6,365株
------------	--------	----------	--------

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2020年3月期3Q	773,573株	2019年3月期3Q	773,635株
------------	----------	------------	----------

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足情報	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)におけるわが国経済を概観すると、2019年12月に閣議決定された大型経済対策や東京オリンピック開催に伴う需要の拡大等から、雇用環境は引き続き良好であり、人手不足を背景とした合理化・省力化投資等を中心に設備投資需要も堅調に推移する等、内需は底堅い状況が続いていますが、一方で、若干の緊張緩和が見えてきたとはいえ、まだまだ予断を許さない米中貿易摩擦の動向、および中国で発生した新型コロナウイルスの蔓延等による先行き不透明感から、企業業績の下振れも懸念される状況です。

当社グループが属する半導体業界におきましては、昨年秋以降、米中貿易摩擦等の影響から、メモリー投資の減速、データセンター関連需要の低迷等、先行きの需給動向を慎重に見極める状況が続いていましたが、足元では、半導体メーカーおよび半導体装置メーカー各社の将来見通しは回復基調にあり、昨年秋以降の踊り場局面からの脱却も十分視野に入ってきております。なお、今後につきましては、5G通信やIoT、人工知能、ディープラーニング、自動運転の本格化、次世代ゲーム機の登場等でデータ量の更なる増加が見込まれ、中長期的な半導体需要のトレンドは引き続き拡大していくとの見方は不変です。

このような環境の中、当社では、前年同期の水準までは回復しておりませんが、足元の受注も増加傾向に転じつつあり、これまでに蓄えた豊富な受注残高を背景に、原材料の多様化等による原価率低減も相俟って、売上・利益ともに通期計画の達成が可能な水準まで積み上げることができました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は6,741百万円(前年同期比3.5%減)、営業利益は1,085百万円(同20.4%減)、経常利益は1,167百万円(同18.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は818百万円(同16.0%減)となりました。

当社グループの事業は、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況の分析は省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ809百万円増加し12,838百万円となりました。主な要因は現金及び預金が965百万円増加し、有形固定資産が188百万円減少したこと等であります。

負債合計は前連結会計年度末に比べ295百万円増加し3,427百万円となりました。主な要因は借入金が551百万円増加し、未払法人税等が248百万円減少したこと等であります。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ514百万円増加し9,411百万円となりました。主な要因は利益剰余金が702百万円増加し、為替換算調整勘定が179百万円減少したこと等であります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,870,174	2,835,498
受取手形及び売掛金	2,814,484	2,752,868
製品	387,332	407,152
仕掛品	906,695	1,053,332
原材料及び貯蔵品	972,801	838,508
その他	127,494	50,971
貸倒引当金	△3,569	△3,645
流動資産合計	7,075,412	7,934,687
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,283,682	1,239,830
機械装置及び運搬具（純額）	1,806,354	1,688,506
土地	1,147,762	1,147,762
リース資産（純額）	252,211	226,147
建設仮勘定	64,965	86,333
その他（純額）	102,714	80,408
有形固定資産合計	4,657,689	4,468,988
無形固定資産	49,343	59,091
投資その他の資産		
その他	247,829	376,745
貸倒引当金	△979	△875
投資その他の資産合計	246,849	375,869
固定資産合計	4,953,883	4,903,949
資産合計	12,029,295	12,838,636

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	528,334	617,012
短期借入金	937,228	1,037,188
未払法人税等	350,451	102,002
賞与引当金	111,909	57,217
その他	293,983	289,502
流動負債合計	2,221,907	2,102,922
固定負債		
長期借入金	533,337	984,626
役員退職慰労引当金	32,748	16,439
退職給付に係る負債	108,126	115,156
その他	235,778	207,891
固定負債合計	909,990	1,324,114
負債合計	3,131,898	3,427,036
純資産の部		
株主資本		
資本金	829,350	829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260
利益剰余金	6,807,892	7,510,723
自己株式	△34,809	△35,473
株主資本合計	8,617,694	9,319,861
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△13,517	△22,152
為替換算調整勘定	293,220	113,890
その他の包括利益累計額合計	279,703	91,738
純資産合計	8,897,397	9,411,600
負債純資産合計	12,029,295	12,838,636

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年12月31日)
売上高	6,983,934	6,741,788
売上原価	4,788,199	4,806,491
売上総利益	2,195,735	1,935,297
販売費及び一般管理費	832,201	850,127
営業利益	1,363,533	1,085,170
営業外収益		
受取利息	533	647
受取配当金	1,410	1,182
為替差益	49,253	40,426
還付金収入	—	23,491
補助金収入	13,646	16,808
その他	4,529	7,260
営業外収益合計	69,373	89,816
営業外費用		
支払利息	8,263	7,495
その他	1,540	68
営業外費用合計	9,803	7,563
経常利益	1,423,103	1,167,422
特別利益		
固定資産売却益	199	—
特別利益合計	199	—
特別損失		
固定資産除却損	17,439	9,091
特別損失合計	17,439	9,091
税金等調整前四半期純利益	1,405,863	1,158,331
法人税、住民税及び事業税	394,378	309,200
法人税等調整額	36,469	30,253
法人税等合計	430,847	339,454
四半期純利益	975,016	818,876
親会社株主に帰属する四半期純利益	975,016	818,876

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
四半期純利益	975,016	818,876
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△14,452	△8,635
為替換算調整勘定	△117,863	△179,329
その他の包括利益合計	△132,315	△187,964
四半期包括利益	842,700	630,911
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	842,700	630,911

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

当社グループは半導体事業の単一セグメントであります。

① 生産実績

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	6,629,612	△4.5

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 金額は消費税等を含んでおりません。

② 受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	6,705,573	△1.3	2,821,678	△10.8

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。

③ 販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	6,741,788	△3.5

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。